

40,775.0000

A

2023

1228

“688347”

A

52.00	/	40,775.0000		
		20,387.5000		50.00%
			20,387.5000	
50.00%				
				16,310.0000
			80.00%	
4,077.5000			20.00%	
		20,387.5000		
				2,126.47
				100
				10%
				500
		2,038.7500		
		14,271.2500		
70.00%			4,281.1752	
		9,990.0748		6,116.2500
			30.00%	

0.07053958%

2023 7 27 T+2

2023 33

1

2

2023 7 20 T-3

2023 7 31 T+4

1			48,334,249	11.85%	2,513,380,948.00	12
2			23,076,923	5.66%	1,199,999,996.00	12
3			13,461,538	3.30%	699,999,976.00	12
4			3,846,153	0.94%	199,999,956.00	12
5			3,846,153	0.94%	199,999,956.00	12

6			23,076,923	5.66%	1,199,999,996.00	12
7			9,615,384	2.36%	499,999,968.00	12
8			7,692,307	1.89%	399,999,964.00	12
9			4,807,692	1.18%	249,999,984.00	12
10			4,807,692	1.18%	249,999,984.00	12
11			3,846,153	0.94%	199,999,956.00	12
12			3,846,153	0.94%	199,999,956.00	12
13			3,846,153	0.94%	199,999,956.00	12
14			3,846,153	0.94%	199,999,956.00	12
15			3,846,153	0.94%	199,999,956.00	12
16			3,846,153	0.94%	199,999,956.00	12
17			3,846,153	0.94%	199,999,956.00	12
18			2,115,384	0.52%	109,999,968.00	12
19			1,923,076	0.47%	99,999,952.00	12
20			1,923,076	0.47%	99,999,952.00	12
21			1,923,076	0.47%	99,999,952.00	12
22			1,923,076	0.47%	99,999,952.00	12

27			961,538	0.24%	49,999,976.00	12
28			961,538	0.24%	49,999,976.00	12
29			8,155,000	2.00%	424,060,000.00	24
30			8,155,000	2.00%	424,060,000.00	24
			<b>203,875,000</b>	<b>50.00%</b>	<b>10,601,500,000.00</b>	

1 59,817,889  
2 3,110,530,228.00  
3 1,344,611  
4 69,919,772.00

1 142,712,500  
2 7,421,050,000.00  
3 0  
4 0

1,344,611 69,919,772.00

0.66%

0.33%

2023 7 31 T+4

	28,232.30	
1	26,058.60	
2	822.65	
3	636.00	
4		590.00
5	125.05	

021-38676888

021-23187958

010-60838692

010-65051986

021-23153864

010-88300198

2023 7 31

(此页无正文，为《华虹半导体有限公司首次公开发行股票招股说明书》的封面)



发行人：华虹半导体有限公司

2023年7月21日



（此页无正文，为《华虹半导体有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》之盖章页）

联席保荐人（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司



（此页无正文，为《华虹半导体有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》之盖章页）

联席保荐人（联席主承销商）：海通证券股份有限公司



2023年7月31日

(此页无正文，为《华虹半导体有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》之盖章页)

联席主承销商：中信证券股份有限公司



（此页无正文，为《华虹半导体有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：中国国际金融股份有限公司



2023年7月31日

（此页无正文，为《华虹半导体有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：东方证券承销保荐有限公司



2023年7月31日

(此页无正文，为《华虹半导体股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行保荐书》之盖章页)

保荐机构(盖章): 华泰证券股份有限公司



2023年7月31日